

Features

- High level of integration
- IGBT³ CHIP(Trench+Field Stop technology)
- Low saturation voltage and positive temperature coefficient
- Fast switching and short tail current
- Free wheeling diodes with fast and soft reverse recovery
- Solderable pins for PCB mounting
- Temperature sense included

Applications

- AC motor control
- Motion/servo control
- Inverter and power supplies

Module Characteristics ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
$T_{J(max)}$	Max. Junction Temperature				150	$^\circ\text{C}$
$T_{J(op)}$	Operating Temperature		-40		125	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	Storage Temperature		-40		125	$^\circ\text{C}$
V_{isol}	Insulation Test Voltage	AC, t=1min		3000		V
CTI	Comparative Tracking Index		250			
M_d	Mounting Torque	Recommended (M5)	2.5		5	N-m
Weight				300		g

Absolute Maximum Ratings ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Values	Unit
IGBT				
V_{CES}	Collector - Emitter Voltage	$T_J=25^\circ\text{C}$	1200	V
V_{GES}	Gate - Emitter Voltage		± 20	V
I_C	DC Collector Current	$T_C=25^\circ\text{C}$	200	A
		$T_C=80^\circ\text{C}$	150	A
I_{CM}	Repetitive Peak Collector Current	$t_p=1\text{ms}$	300	A
P_{tot}	Power Dissipation Per IGBT		625	W
Diode				
V_{RRM}	Repetitive Reverse Voltage	$T_J=25^\circ\text{C}$	1200	V
$I_{F(AV)}$	Average Forward Current	$T_C=25^\circ\text{C}$	200	A
		$T_C=80^\circ\text{C}$	150	A
I_{FRM}	Repetitive Peak Forward Current	$t_p=1\text{ms}$	300	A
I^2t		$T_J=125^\circ\text{C}$, t=10ms, $V_R=0\text{V}$	4350	A^2s

Electrical and Thermal Specifications ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
IGBT						
$V_{GE(th)}$	Gate - Emitter Threshold Voltage	$V_{CE}=V_{GE}, I_C=6.0\text{mA}$	5.0	5.8	6.5	V
$V_{CE(sat)}$	Collector - Emitter	$I_C=150\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$		1.7		V
	Saturation Voltage	$I_C=150\text{A}, V_{GE}=15\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$		1.9		V
I_{ICES}	Collector Leakage Current	$V_{CE}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$			1	mA
		$V_{CE}=1200\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$			10	mA
I_{GES}	Gate Leakage Current	$V_{CE}=0\text{V}, V_{GE}=\pm 15\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$	-400		400	nA
R_{Gint}	Integrated Gate Resistor			5.0		Ω
Q_{ge}	Gate Charge	$V_{CE}=600\text{V}, I_C=150\text{A}, V_{GE}=\pm 15\text{V}$		1.4		μC
C_{ies}	Input Capacitance	$V_{CE}=25\text{V}, V_{GE}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$		10.5		nF
C_{RES}	Reverse Transfer Capacitance			0.4		nF
$t_{d(on)}$	Turn - on Delay Time	$V_{CC}=600\text{V}$ $I_C=150\text{A}$ $R_G=2.4\Omega$ $V_{GE}=\pm 15\text{V}$ Inductive Load	$T_J=25^\circ\text{C}$	260		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$	290		ns
t_r	Rise Time		$T_J=25^\circ\text{C}$	30		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$	50		ns
$t_{d(off)}$	Turn - off Delay Time		$T_J=25^\circ\text{C}$	420		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$	520		ns
t_f	Fall Time		$T_J=25^\circ\text{C}$	70		ns
			$T_J=125^\circ\text{C}$	90		ns
E_{on}	Turn - on Energy		$T_J=25^\circ\text{C}$	12		mJ
			$T_J=125^\circ\text{C}$	16		mJ
E_{off}	Turn - off Energy	$T_J=25^\circ\text{C}$	11		mJ	
		$T_J=125^\circ\text{C}$	14.5		mJ	
I_{SC}	Short Circuit Current	$t_{psc} \leq 10\mu\text{s}, V_{GE}=15\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}, V_{CC}=900\text{V}$		600		A
R_{thJC}	Junction-to-Case Thermal Resistance (Per IGBT)				0.20	K/W
Diode						
V_F	Forward Voltage	$I_F=150\text{A}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=25^\circ\text{C}$		1.65		V
		$I_F=150\text{A}, V_{GE}=0\text{V}, T_J=125^\circ\text{C}$		1.65		V
t_{RR}	Reverse Recovery Time	$I_F=150\text{A}, V_R=600\text{V}$ $di_p/dt=3600\text{A}/\mu\text{s}$ $T_J=125^\circ\text{C}$		350		ns
I_{RRM}	Max. Reverse Recovery Current			160		A
E_{rec}	Reverse Recovery Energy			13.5		mJ
R_{thJCD}	Junction-to-Case Thermal Resistance (Per Diode)				0.36	K/W

NTC Characteristics ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)

Symbol	Parameters	Test Conditions	Min	Typ	Max	Unit
R_{25}	Resistance	$T_c=25^\circ\text{C}$		5		K Ω
$B_{25/50}$				3375		K

Figure 1: Typical Output Characteristics for IGBT Inverter

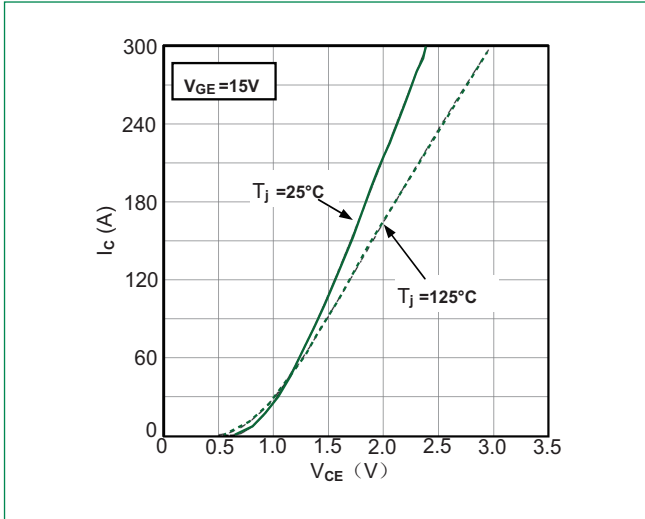


Figure 2: Typical Output Characteristics for IGBT Inverter

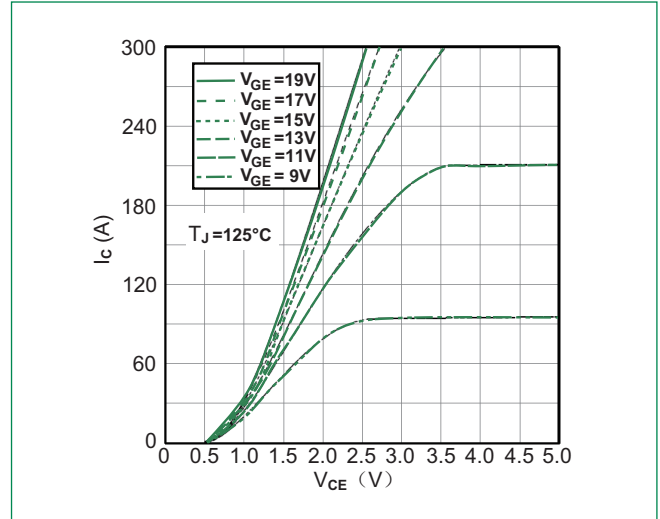


Figure 3: Typical Transfer Characteristics for IGBT Inverter

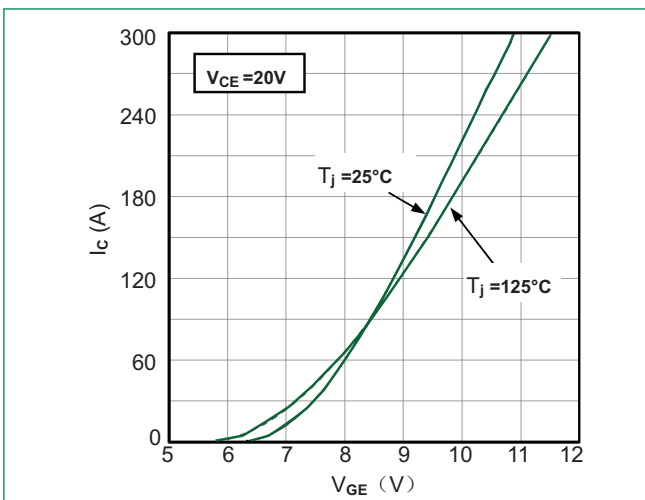


Figure 4: Switching Energy vs. Gate Resistor for IGBT Inverter

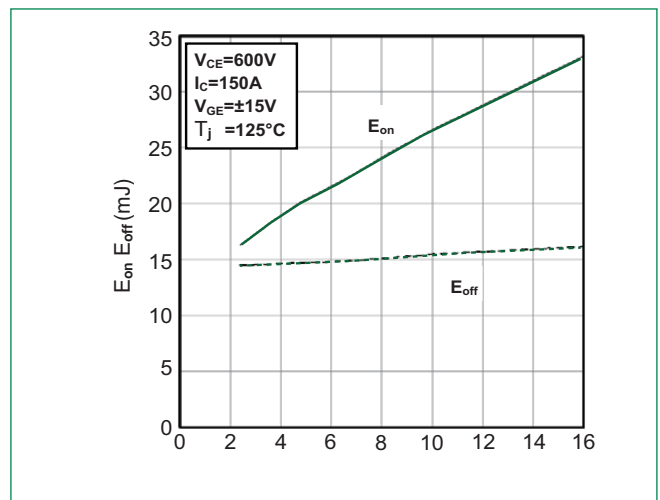


Figure 5: Switching Energy vs. Collector Current for IGBT Inverter

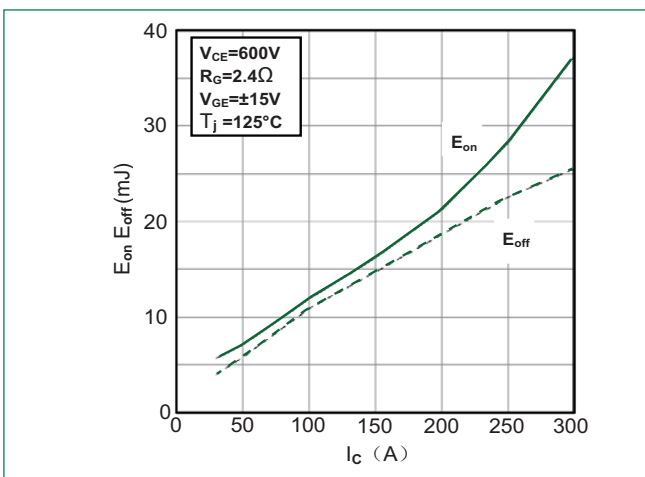


Figure 6: Reverse Biased Safe Operating Area for IGBT Inverter

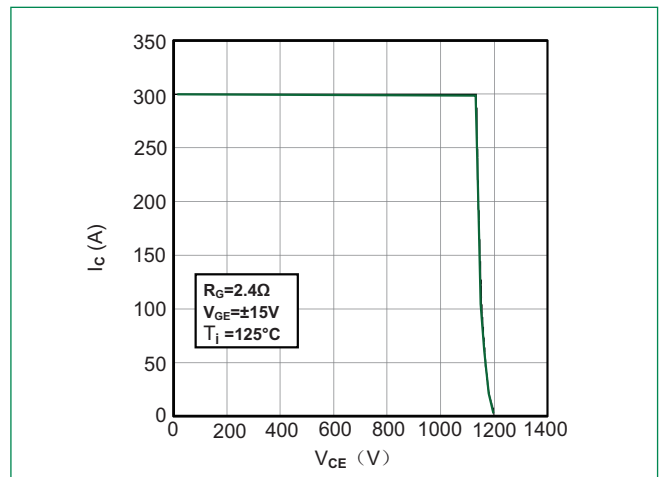


Figure 7: Diode Forward Characteristics for Diode Inverter

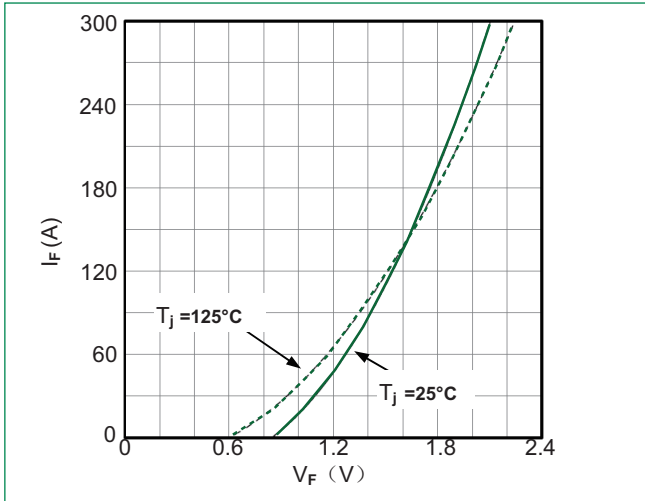


Figure 8: Switching Energy vs. Gate Resistort for Diode Inverter

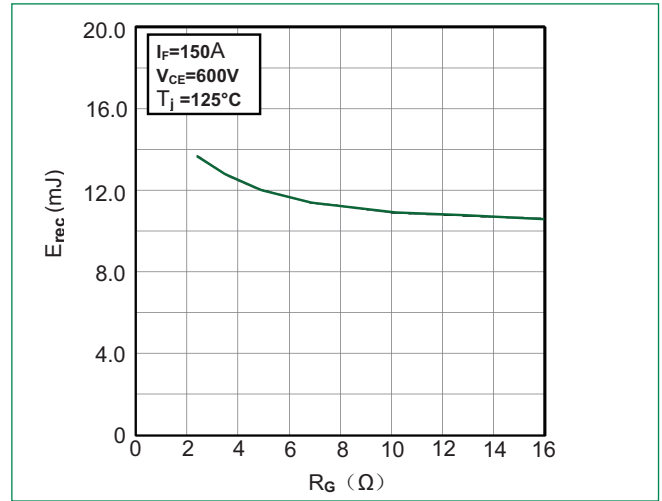


Figure 9: Switching Energy vs. Forward Current for Diode Inverter

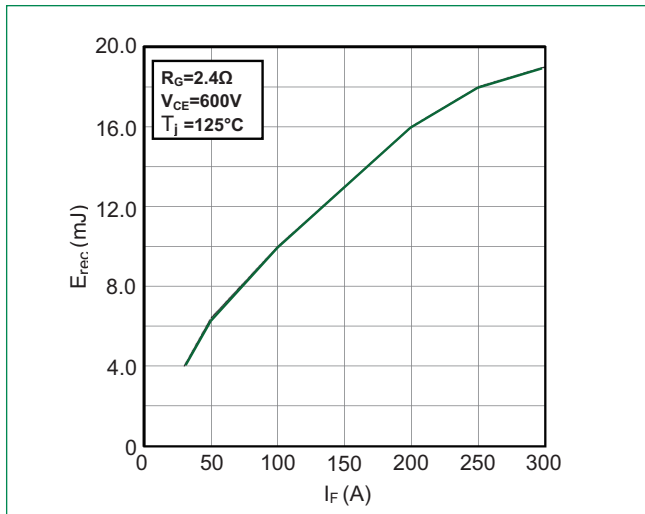


Figure 10: Transient Thermal Impedance of Diode and IGBT Inverter

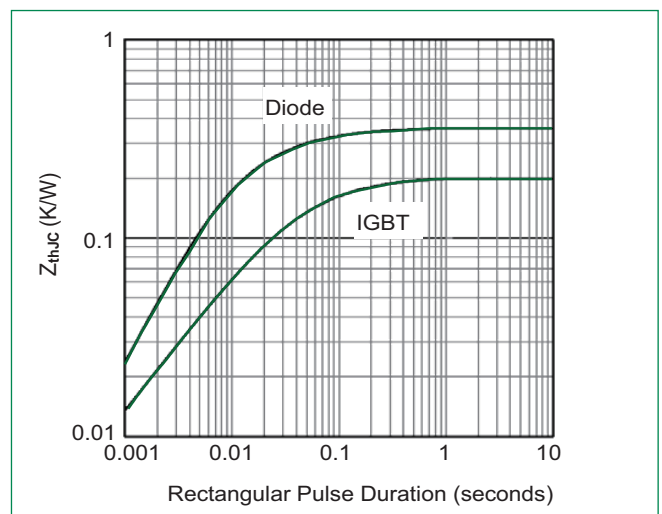
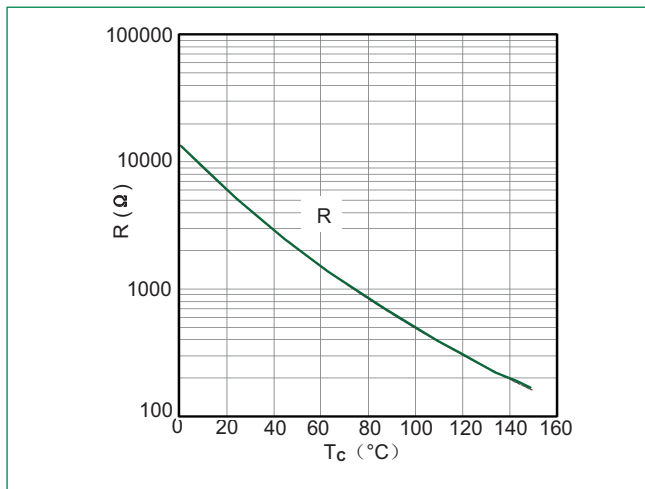
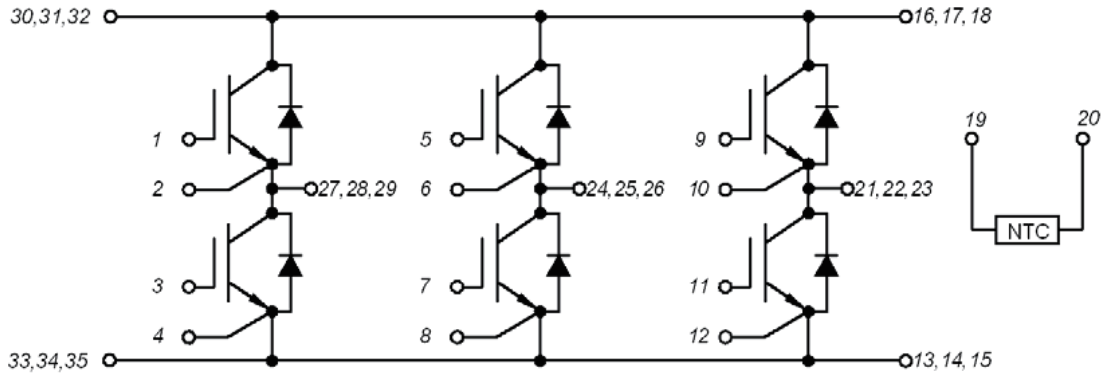


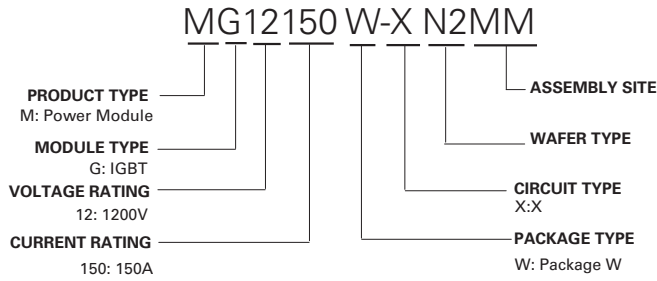
Figure 11: NTC Characteristics



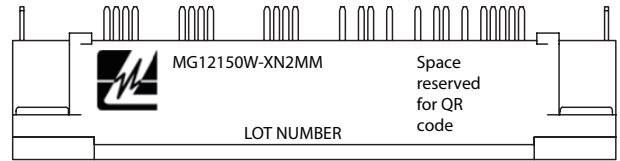
Circuit Diagram



Part Numbering System



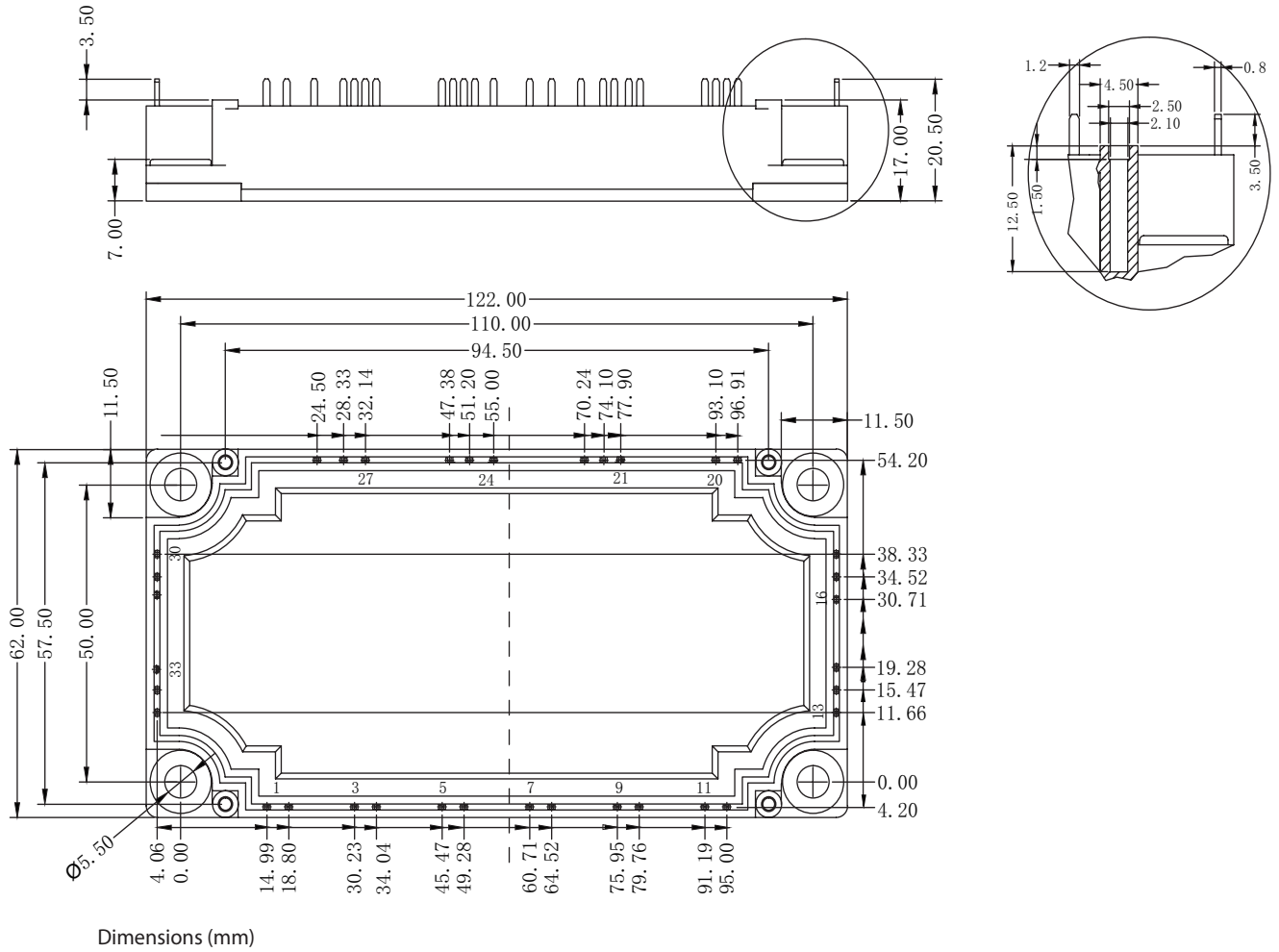
Part Marking System



Packing Options

Part Number	Marking	Weight	Packing Mode	M.O.Q
MG12150W-XN2MM	MG12150W-XN2MM	300g	Bulk Pack	20

Dimensions-Package W





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331